

About RoHS correspondence

RoHS対応について

I'll report on the situation corresponding to RoHS of our product as follows.

弊社製品のRoHS対応状況について、下記の通りご報告いたします。

Substances 対象物質	Maximum allowable concentration 最大許容濃度
Cadmium カドミウム	0.01wt%
Lead 鉛	0.1wt%
Mercury 水銀	0.1wt%
Hexavalent chromium 六価クロム	0.1wt%
PBB(Polybrominated biphenyls) ポリ臭化ビフェニル	0.1wt%
PBDE(Polybrominated diphenylethers) ポリ臭化ジフェニルエーテル	0.1wt%
DEHP(Bis(2-ethylhexyl)phthalate) フタル酸ジエチルヘキシル	0.1wt%
BBP(Butyl benzyl phthalate) フタル酸ブチルベンジル	0.1wt%
DBP(Dibutyl phthalate) フタル酸ジブチル	0.1wt%
DIBP(Diisobutyl phthalate) フタル酸ジイソブチル	0.1wt%

【Result of verifying】

10 substances of RoHS designation isn't being used for target items.

* The lead of impurities contained in the material of the terminal (0.05% or less) was excluded.

【調査結果】

対象品には、RoHS指定10物質は使用しておりません。

*端子素材(銅合金)に含まれる不純物の鉛(500ppm以下)は除外しました。



Shozo Hayashi

Manager / Quality Assurance Group

24-Dec-20



SFP Connector
Subject Part Number

Terminal
742766-2MAC

Housing
SFP79-02HGN

Wafer
SFP79-02WLB
SFP79-02WLR